



# SMART SMT & PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

APRIL 2-4, 2025 | SCC

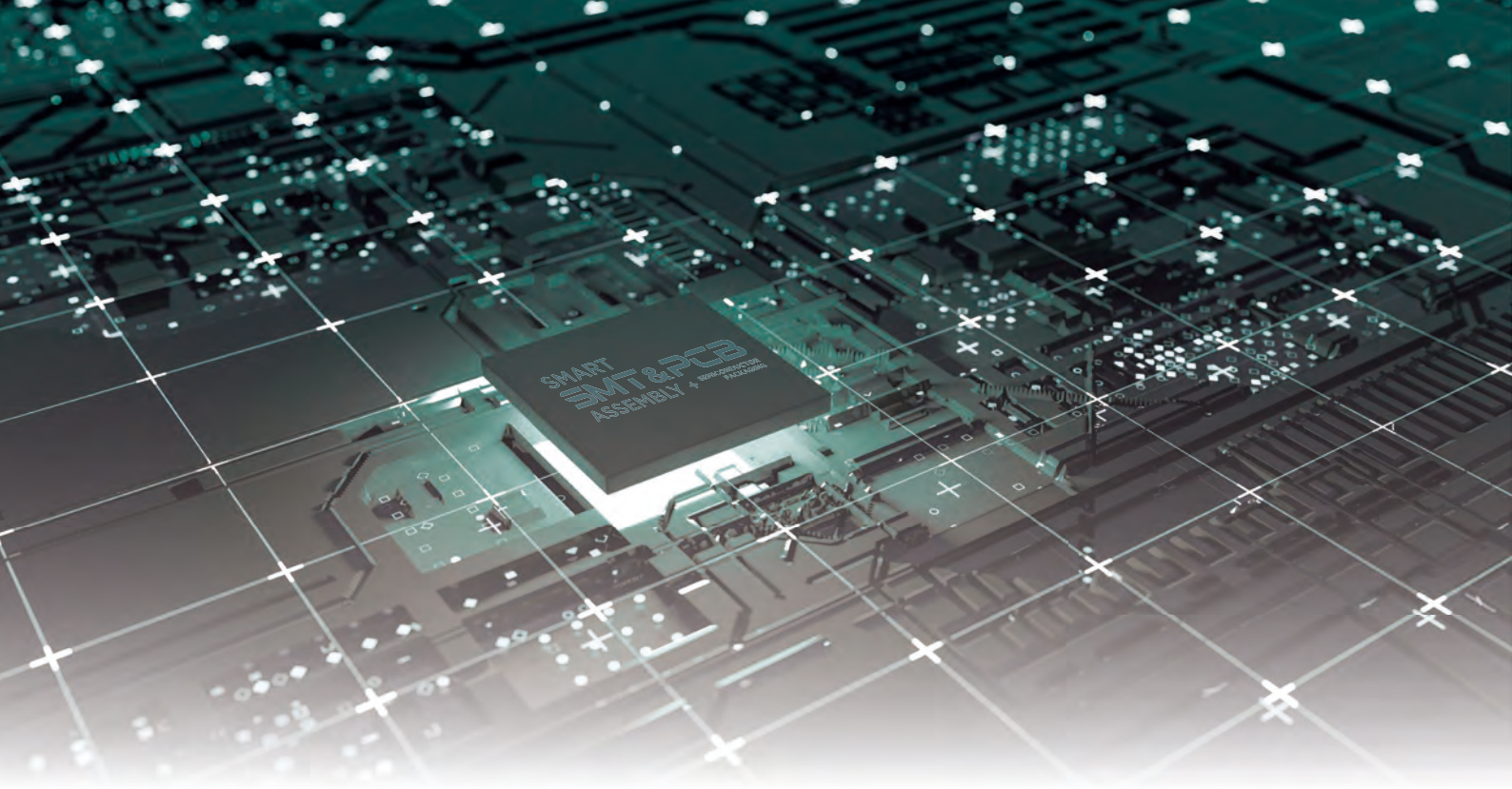
ORGANIZED BY **J-EXPO**

SPONSORED BY



**Hanwha**





## SMART SMT&PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

글로벌 SMT 및 PCB 어셈블리, 전자 제조 산업의 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는  
**2025 스마트 SMT&PCB 어셈블리 전시회**에 귀사를 초대합니다.

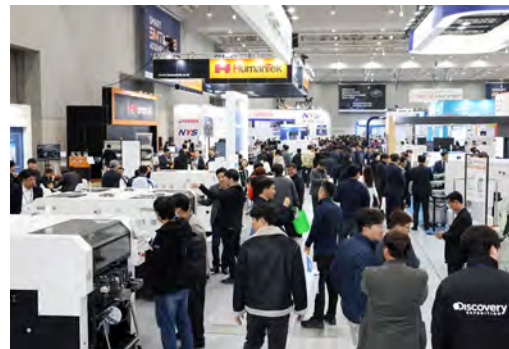
최근 차세대 컴퓨팅, AI, 모바일, 반도체, 전기자동차, 이차전지 등  
다양한 전자 제조 산업의 경쟁 및 투자가 활성화 되고 있는 가운데 전 세계적으로  
보다 빠르고 정밀한 전자 제조 설비 및 솔루션에 대한 수요가 끊이지 않고 있습니다.

'스마트 SMT&PCB 어셈블리' 전시회는  
첨단 글로벌 전자 제조 산업을 한눈에 확인할 수 있는 국내 유일한 SMT & PCB 전문 전시회로,  
관련 제품을 보유한 귀사를 참가업체로 모시오니, 많은 참여 부탁드립니다.



# SMART SMT & PCB ASSEMBLY + SEMICONDUCTOR PACKAGING

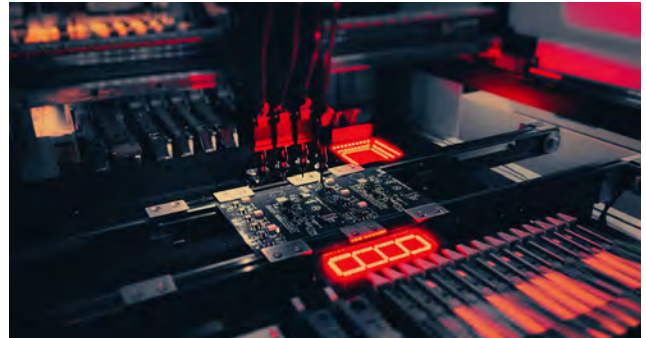
- 명 칭** > 2025 스마트 SMT & PCB 어셈블리 / Smart SMT & PCB Assembly 2025
- 약 칭** > SSPA 2025
- 기 간** > 2025년 4월 2일(수) - 4일(금)
- 시 간** > 10:00 - 17:00 (금요일 16:30)
- 장 소** > 수원컨벤션센터 (8,427m<sup>2</sup>)
- 규 모** > 180개사, 570부스 (예상)
- 관 람 객** > 10,000명 (예상)
- 주 최** > (주)제이엑스포
- 협 찬** > 한화정밀기계(주)
- 부대행사** > KPIA 학술대회 및 컨퍼런스  
참가업체 기술세미나 및 신제품 발표회 등





## 전시 품목

- **SMT**  
Chip moulder, printing machine, reflow oven, dispenser, inspection machine, marking machine, cleaning systems
- **Insertion & Assembly**  
Insertion machine, soldering machine (wave/selective), assembly robots, test equipment
- **Advanced Packaging**  
Semiconductor packaging materials & parts, assembly & test equipment
- **Smart Manufacturing**  
AI manufacturing solutions, AI factory operations & management solutions, MES, quality control systems, IoT/RMS, EMI/EMC/ESD solutions
- **Logistics Systems & Robots**  
Automated warehouse, material control systems, storage control systems, industrial robots

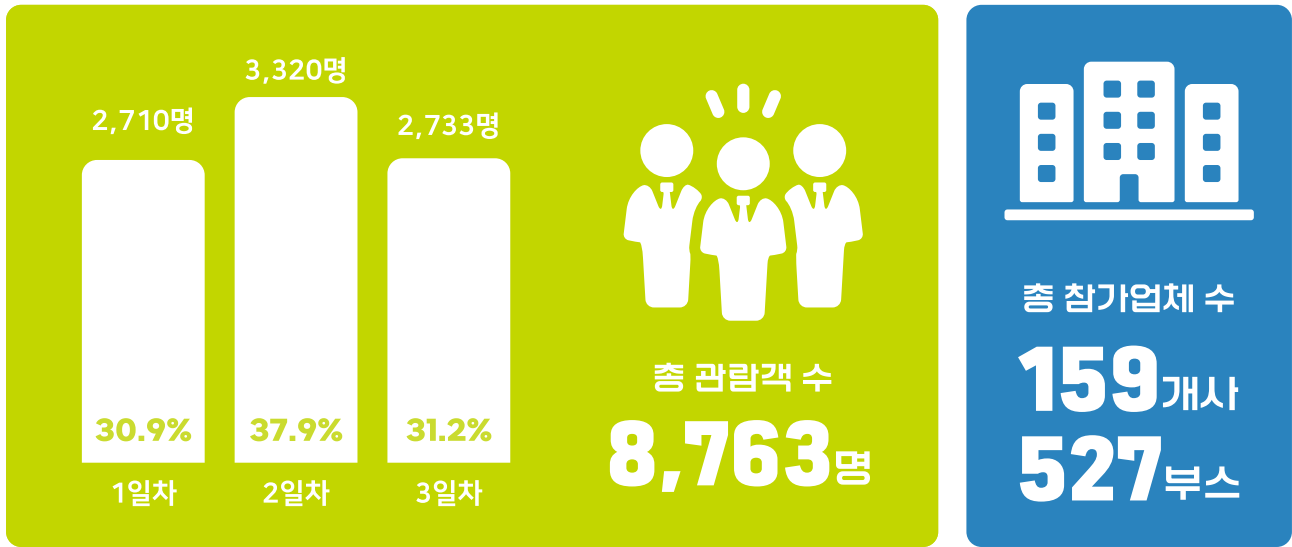


## 관람객 프로필

- 전자기기 제조사 및 협력사
- 자동차 및 자동차전장 제조사
- 반도체 제조사 및 후공정사 (OSAT)
- IT/모바일 디바이스 및 통신 장비 제조사
- 배터리 제조사 및 협력사
- 의료기기 제조사
- 컴퓨터, 네트워크 제조사
- 방산/항공 관련사
- 기타 전자 제조 관련 제조사



## SSPA 2024 전시회 결과



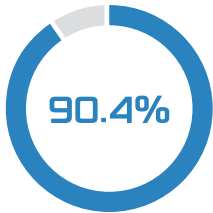
## 주요 관람객 리스트

- Amkor Technology
- APACT
- ASE Korea
- BK Electronics
- Continental
- Eunsung Electronics
- Haeng Sung Digital
- HANA Micron
- HANSEM DIGITECH
- Hanwha Aerospace
- Hanwha NxMD
- Hyoseong Electric
- Hyundai IHL
- Hyundai MOBIS
- Hyundai Motor
- Hyundai WIA
- Ilshin Technology
- INTOPS
- JCET StatschipPAC
- KCC
- Kia
- Kyungshin
- LG Chem
- LG Electronics
- LG Energy Solution
- LG Innotek
- LG Magna
- LIG Nex1
- LS Automotive
- LS ELECTRIC
- LS Mecapion
- MCNEX
- NEPES
- NEXCON Technology
- PARTRON
- PJ Electronics
- RFTECH
- Samsung CNT
- Samsung Display
- Samsung Electronics
- Samsung Medison
- Seoul Semiconductor
- SFA Semicon
- Siemens
- SK C&C
- SK hynix
- SK On
- SNS
- WOOLK Semiconductor
- Yura Corporation

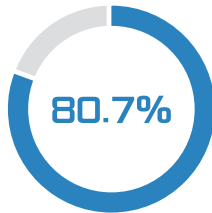
# SSPA 2024 전시회 결과

## 참가업체 피드백

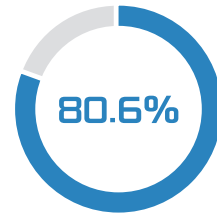
주최자 만족도



관람객 만족도



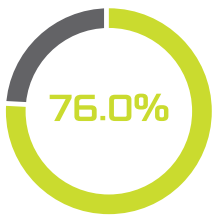
재참가 의향



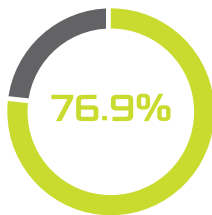
\* 2024년도 전시회 현장에서 전체 면적의 85% 이상 재계약 완료

## 관람객 피드백

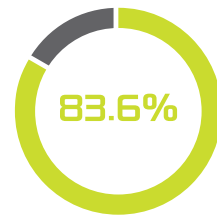
전시회 만족도



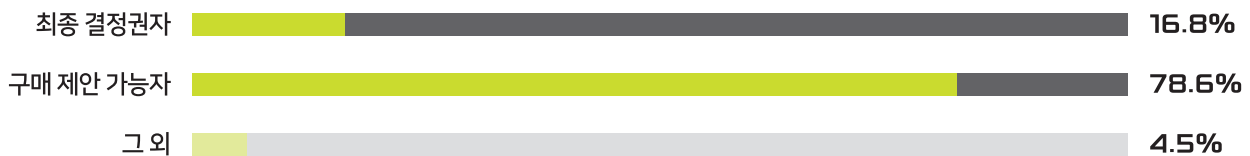
참가업체 만족도



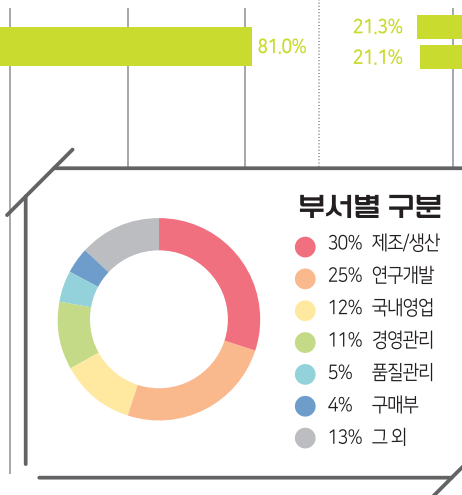
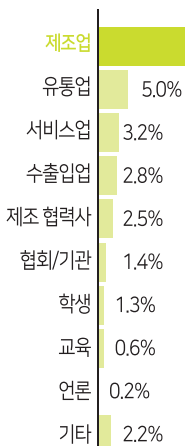
재방문 의향



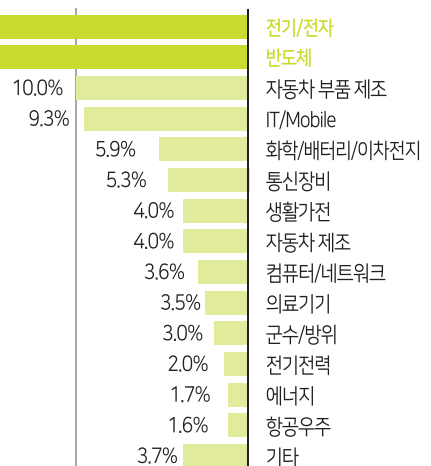
## 방문 관람객 구매 권한



## 관람객 업종별 분류



## 관람객 주요 비즈니스



## Why 수원컨벤션센터

### 수원컨벤션센터 **관람객 피드백**

“교통 혼잡이 덜하며 접근성이 좋아 방문하기 편한 전시장”

“긁은 날씨에도 원거리 지역(구미, 대구)까지 오가는 무료 버스 예약서비스”

“전시장 인근 지하철역을 10분 단위로 셔틀버스를 운행하여 편리했음”



### 수원컨벤션센터 **참가업체 피드백**

“실시간으로 생기는 문제의 피드백이 빨라서 원활한 전시 진행 가능했음”

“전시장 관리가 잘 되어있으며, 셔틀버스 운행이 있어 접근성이 높았음”

“전시장 접근성이 좋아 메인 고객들에게 제품 홍보가 쉽게 가능했음”





## 전시회 참가 신청 절차



참가계약서 작성  
(양식 사무국 문의)



참가계약서 및  
사업자등록증 제출



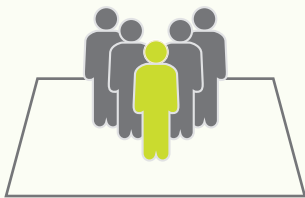
참가계약금(50%) 납입  
(계약서 접수 후 1주일 이내)



참가비 잔금 납입  
(2025년 2월 중)

## 부스 타입 및 참가비 안내

### 독립 부스



2,520,000원 / 부스

- 전시 면적만 제공
- 공식 시공사 섭외 필수
- 최소 신청 단위 = 2부스

### 기본 부스



2,970,000원 / 부스

- 베이직 조립 타입 부스
- 기본 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 1부스

### 프리미엄 부스



3,960,000원 / 부스

- 프리미엄 블록 타입 부스
- 프리미엄 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 2부스

※ 1부스 : 3m x 3m = 9m<sup>2</sup>

## ☑ 전시회 참가 문의

**J·EXPO**

(주)제이엑스포 T. 02-6285-9131 E. joey.shin@jexpo.or.kr